

2013上海国际信息化博览会新闻通气会

尊敬的媒体朋友：

在工业和信息化部指导下，由上海市经济和信息化委员会、上海浦东新区人民政府主办、SEMI、慕尼黑国际博览集团及中国印制电路行业协会承办的2013上海国际信息化博览会将于2013年3月19日至21日在上海新国际博览中心召开，第二十二届中国国际电子电路展览会同期在上海世博展览馆举行。

为便于业界与广大媒体进一步了解此次博览会，主办方将于3月14日在上海召开新闻通气会。2013年上海国际信息博览会共有15个馆，展馆面积18.95万平方米，展商将超过2900家，其中有53%为国际厂商，预计参展观众将达18.5万人次。博览会将同期举办产业技术大会，技术交流会以及各项论坛。会议的规模之宏大，层次之高，覆盖热点之多将创下历史记录。

新闻通气会安排如下：

时间：2013年3月14日（星期四）13:30-15:00

地点：上海浦东喜来登由由酒店 二楼宴会厅A（浦东新区浦建路38号）

交通：地铁四号线 塘桥站 3号出口

发布会流程：

13:30-14:00 媒体签到

14:00-14:05 新闻发布会开始，市经信委领导主持并介绍贵宾

14:05-14:15 市经信委领导讲话

14:15-14:25 浦东新区政府领导讲话

14:25-14:35 SEMI领导讲话

14:35-14:45 慕尼黑国际博览集团领导讲话

14:45-14:55 中国印制电路行业协会领导讲话

14:55-15:00 记者提问

联系人：邓珺 电话：021-54900077-202

邮箱：cpcashow@ying-zhan.com

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/exhibition/exhibition_news_44665.html